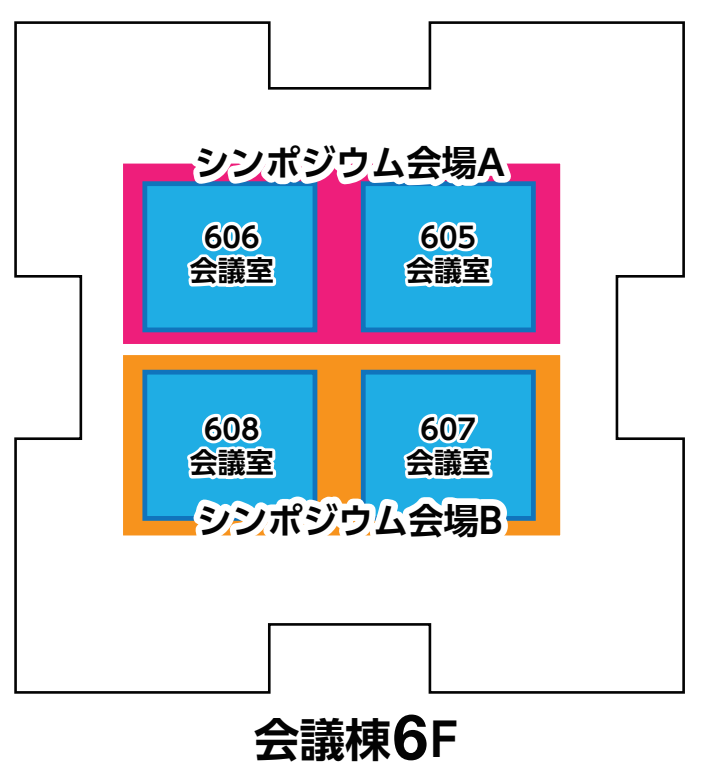




展示ホール内ゾーニング・セミナー会場案内図

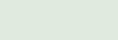


会議棟シンポジウム会場案内図



[電子機器トータルソリューション展](#)
[基調講演](#)
[要事前登録](#)
[セミナー会場A](#)

[JISSO PROTEC 特別講演](#)
[無料](#)
[要事前登録](#)
[セミナー会場G](#)

6月4日 (水)		6月5日 (木)		6月6日 (金)		6月4日 (水)		6月5日 (木)		6月6日 (金)	
10:30 ↓ 11:20	 AIと半導体が世界経済を引っ張る 主役の時代がやって来た! ～後工程の重要性、チップレット、 パッケージ基盤の高度化に注目～ 泉谷 渉 株産業タイムス社 取締役 会長	 日本の半導体戦略の現状と今後 清水 英路 経済産業省 商務情報政策局 情報産業課 デバイス・半導体戦略室 室長	 AFEELAにおけるモビリティの 新たな価値基準の創造 川西 泉 ソニー・ホンダモビリティ株 代表取締役社長 兼 COO	 スマートフォン・周辺機器、AIサーバーの 業界見通し 中根 康夫 みずほ証券株式会社 エクティ調査部 グローバル・ヘッド、オブ・テクノロジー・リサーチ シニアアナリスト	 サイバートラック(テスラ) 分解から読み解く 電動車用パワー半導体実装技術トレンドと 将来動向 山本 真義 名古屋大学 未来材料・システム研究所 教授	 JEITA2024 年度版実装技術ロードマップ [注目される市場と電子機器群] 西村 隆 一般社団法人電子情報技術産業協会 Jisso 技術ロードマップ専門委員会 委員長 三菱電機株式会社 先端技術総合研究所 先進パワーデバイス技術部 主席研究員					
11:30 ↓ 12:20	 未来を創る最先端半導体パッケージング技術 荒木 康 新光電気工業株 開発統括部 上軌執行役員 開発統括部長	 IBM地域DXセンターが掲げる産官学共創と 人材育成 ～チップレット、AI半導体・工場自動化 などへの展開～ 山之口 裕一 日本アイ・ビー・エム株 製造・流通・公益・ 統括サービス事業部 事業部長・常務執行役員	 脳が語る未来: 柔軟・伸縮性エレクトロニクスが拓く 新たな生体センシング 関谷 毅 大阪大学 産業科学研究所 教授								

[JIE 最先端実装技術シンポジウム](#)
[\[有料\]](#)
[事前登録](#)
[最先端実装技術シンポジウム](#)
[A会場・B会場](#)
[\(会議棟 6F\)](#)
[ダントツものづくりセミナー](#)
[\[無料\]](#)
[事前登録不要](#)
[セミナー会場C](#)
[主催者企画セミナー](#)

6月4日(水)

A会場 (会議棟 605・606)

10:00-12:30

5G/6G向け高速通信対応材料開発動向

座長：松本 博文、高野 希

10:10-10:50

Beyond5Gに向けた高速通信技術と材料の開発動向

座長：松本 博文、高野 希

10:50-11:40

5G/6G向け高速通信技術と材料の開発動向

座長：松本 博文、高野 希

11:40-12:30

5G/6G向け高速通信技術と材料の開発動向

座長：松本 博文、高野 希

13:30-16:00

光電融合技術の最新動向と最新動向

座長：中塚 健夫、谷 元昭

13:40-13:50

AIを用いた半導体チップの最新動向

座長：土門 孝彰、鈴木 大地

14:10-14:20

AIを用いた半導体チップの最新動向

座長：土門 孝彰、鈴木 大地

14:50-15:10

AIを用いた半導体チップの最新動向

座長：土門 孝彰、鈴木 大地

15:10-16:00

AIを用いた半導体チップの最新動向

座長：土門 孝彰、鈴木 大地

10:00-12:30

B会場 (会議棟 607・608)

10:00-12:30

2025年以降の電子機器と半導体市場・トレンドを展望

座長：土門 孝彰、鈴木 大地

10:10-10:50

成長のための「新開拓マーケティング」戦略

座長：土門 孝彰、鈴木 大地

10:50-11:40

次世代半導体パッケージ基盤製造装置とプロセスのご紹介

座長：土門 孝彰、鈴木 大地

11:40-12:30

AIを用いた半導体チップの最新動向

座長：土門 孝彰、鈴木 大地

13:30-16:00

高機能・高密度化を実現する先端製造技術の今

座長：佐藤 孝子、堀 悠平

13:40-13:50

AIを用いた半導体チップの最新動向

座長：土門 孝彰、鈴木 大地

14:10-14:20

AIを用いた半導体チップの最新動向

座長：土門 孝彰、鈴木 大地

14:50-15:10

AIを用いた半導体チップの最新動向

座長：土門 孝彰、鈴木 大地

15:10-16:00

AIを用いた半導体チップの最新動向

座長：土門 孝彰、鈴木 大地

6月5日(木)

A会場 (会議棟 605・606)

10:00-12:30

5G/6G向け高速通信対応材料開発動向

座長：松本 博文、高野 希

10:10-10:50

Beyond5Gに向けた高速通信技術と材料の開発動向

座長：松本 博文、高野 希

10:50-11:40

5G/6G向け高速通信技術と材料の開発動向

座長：松本 博文、高野 希

11:40-12:30

5G/6G向け高速通信技術と材料の開発動向

座長：松本 博文、高野 希

13:30-16:00

光電融合技術の最新動向と最新動向

座長：中塚 健夫、谷 元昭

13:40-13:50

AIを用いた半導体チップの最新動向

座長：土門 孝彰、鈴木 大地

14:10-14:20

AIを用いた半導体チップの最新動向

座長：土門 孝彰、鈴木 大地

14:50-15:10

AIを用いた半導体チップの最新動向

座長：土門 孝彰、鈴木 大地

15:10-16:00

AIを用いた半導体チップの最新動向

座長：土門 孝彰、鈴木 大地

10:00-12:30

B会場 (会議棟 607・608)

10:00-12:30

2025年以降の電子機器と半導体市場・トレンドを展望

座長：土門 孝彰、鈴木 大地

10:10-10:50

成長のための「新開拓マーケティング」戦略

座長：土門 孝彰、鈴木 大地

10:50-11:40

次世代半導体パッケージ基盤製造装置とプロセスのご紹介

座長：土門 孝彰、鈴木 大地

11:40-12:30

AIを用いた半導体チップの最新動向

座長：土門 孝彰、鈴木 大地

13:30-16:00

高機能・高密度化を実現する先端製造技術の今

座長：佐藤 孝子、堀 悠平

13:40-13:50

AIを用いた半導体チップの最新動向

座長：土門 孝彰、鈴木 大地

14:10-14:20

AIを用いた半導体チップの最新動向

座長：土門 孝彰、鈴木 大地

14:50-15:10

AIを用いた半導体チップの最新動向

座長：土門 孝彰、鈴木 大地

15:10-16:00

AIを用いた半導体チップの最新動向

座長：土門 孝彰、鈴木 大地

6月6日(金)

A会場 (会議棟 605・606)

10:00-12:30

5G/6G向け高速通信対応材料開発動向

座長：松本 博文、高野 希

10:10-10:50

Beyond5Gに向けた高速通信技術と材料の開発動向

座長：松本 博文、高野 希

10:50-11:40

5G/6G向け高速通信技術と材料の開発動向

座長：松本 博文、高野 希

11:40-12:30

5G/6G向け高速通信技術と材料の開発動向

座長：松本 博文、高野 希

13:30-16:00

光電融合技術の最新動向と最新動向

座長：中塚 健夫、谷 元昭

13:40-13:50

AIを用いた半導体チップの最新動向

座長：土門 孝彰、鈴木 大地

14:10-14:20

AIを用いた半導体チップの最新動向

座長：土門 孝彰、鈴木 大地

14:50-15:10

AIを用いた半導体チップの最新動向

座長：土門 孝彰、鈴木 大地

15:10-16:00

AIを用いた半導体チップの最新動向

座長：土門 孝彰、鈴木 大地

10:00-12:30

B会場 (会議棟 607・608)

10:00-12:30

2025年以降の電子機器と半導体市場・トレンドを展望

座長：土門 孝彰、鈴木 大地

10:10-10:50

成長のための「新開拓マーケティング」戦略

座長：土門 孝彰、鈴木 大地

10:50-11:40

次世代半導体パッケージ基盤製造装置とプロセスのご紹介

座長：土門 孝彰、鈴木 大地

11:40-12:30

AIを用いた半導体チップの最新動向

座長：土門 孝彰、鈴木 大地

13:30-16:00

高機能・高密度化を実現する先端製造技術の今

座長：佐藤 孝子、堀 悠平

13:40-13:50

AIを用いた半導体チップの最新動向

座長：土門 孝彰、鈴木 大地

14:10-14:20

AIを用いた半導体チップの最新動向

座長：土門 孝彰、鈴木 大地

14:50-15:10

AIを用いた半導体チップの最新動向

座長：土門 孝彰、鈴木 大地

15:10-16:00

AIを用いた半導体チップの最新動向

座長：土門 孝彰、鈴木 大地

6月4日(水)

生産性向上のめざすDX特別セッション

13:00 ~ 13:45

0504TK

【特別講演】生産性向上の時代における地産地消/JPCAのものづくりイノベーションの役割

座長：藤本 隆彦

13:45 ~ 14:30

0504TK

【特別講演】DX (デジタルトランスフォーメーション) による日本の製造業の競争力強化

座長：藤本 隆彦

14:30 ~ 15:20

0504TK

【特別講演】DX (デジタルトランスフォーメーション) による日本の製造業の競争力強化

座長：藤本 隆彦

トヨタ式現場管理と改善セッション

13:00 ~ 13:45

0505TK

【特別講演3】トヨタ式現場管理

座長：田中 正和

13:45 ~ 14:30

0505TK

【特別講演4】現場改善の1コスト理論による強化策 (ROCA)

座長：田中 正和

14:30 ~ 15:20

0505TK

【特別講演5】電子回路のめざす企業での現場改善 について
お金の良い流れ、から考える

座長：田中 正和

TOC/ 管理会計セッション

13:00 ~ 13:45

0506TK

【特別講演5】飛躍的な生産性を実現する全体最適の働き方イノベーション

座長：岸良 裕司

13:45 ~ 14:30

0506TK

【特別講演6】月曜日が楽しい会社にはよい！全体最適の働き方イノベーション

座長：岸良 裕司

14:30 ~ 15:20

0506TK

【特別講演7】製造業はなぜ管理する？現場改善の考え方と実践

座長：岸良 裕司

6月5日(木)

生産性向上のめざすDX特別セッション

13:00 ~ 13:45

0507TK

【特別講演】DX (デジタルトランスフォーメーション) による日本の製造業の競争力強化

座長：藤本 隆彦

13:45 ~ 14:30

0507TK

【特別講演】DX (デジタルトランスフォーメーション) による日本の製造業の競争力強化

座長：藤本 隆彦

14:30 ~ 15:20

0507TK

【特別講演】DX (デジタルトランスフォーメーション) による日本の製造業の競争力強化

座長：藤本 隆彦

トヨタ式現場管理と改善セッション

13:00 ~ 13:45

0508TK

【特別講演3】トヨタ式現場管理

座長：田中 正和

13:45 ~ 14:30

0508TK

【特別講演4】現場改善の1コスト理論による強化策 (ROCA)

座長：田中 正和

14:30 ~ 15:20

0508TK

【特別講演5】電子回路のめざす企業での現場改善 について
お金の良い流れ、から考える

座長：田中 正和

TOC/ 管理会計セッション

13:00 ~ 13:45

0509TK

【特別講演5】飛躍的な生産性を実現する全体最適の働き方イノベーション

座長：岸良 裕司

13:45 ~ 14:30

0509TK

【特別講演6】月曜日が楽しい会社にはよい！全体最適の働き方イノベーション

座長：岸良 裕司

14:30 ~ 15:20

0509TK

【特別講演7】製造業はなぜ管理する？現場改善の考え方と実践

座長：岸良 裕司

6月6日(金)

生産性向上のめざすDX特別セッション

13:00 ~ 13:45

0510TK

【特別講演】DX (デジタルトランスフォーメーション) による日本の製造業の競争力強化

座長：藤本 隆彦

13:45 ~ 14:30

0510TK

【特別講演】DX (デジタルトランスフォーメーション) による日本の製造業の競争力強化

座長：藤本 隆彦

14:30 ~ 15:20

0510TK

【特別講演】DX (デジタルトランスフォーメーション) による日本の製造業の競争力強化

座長：藤本 隆彦

トヨタ式現場管理と改善セッション

13:00 ~ 13:45

0511TK

【特別講演3】トヨタ式現場管理

座長：田中 正和

13:45 ~ 14:30

0511TK

【特別講演4】現場改善の1コスト理論による強化策 (ROCA)

座長：田中 正和

14:30 ~ 15:20

0511TK

【特別講演5】電子回路のめざす企業での現場改善 について
お金の良い流れ、から考える

座長：田中 正和

TOC/ 管理会計セッション

13:00 ~ 13:45

0512TK

【特別講演5】飛躍的な生産性を実現する全体最適の働き方イノベーション

座長：岸良 裕司

13:45 ~ 14:30

0512TK

【特別講演6】月曜日が楽しい会社にはよい！全体最適の働き方イノベーション

座長：岸良 裕司

14:30 ~ 15:20

0512TK

【特別講演7】製造業はなぜ管理する？現場改善の考え方と実践

座長：岸良 裕司

6月4日(水)

E-Textile/Wearable展セミナー

13:00 ~ 13:45

0504TK

【特別講演】生産性向上の時代における地産地消/JPCAのものづくりイノベーションの役割

座長：藤本 隆彦

13:45 ~ 14:30

0504TK

【特別講演】DX (デジタルトランスフォーメーション) による日本の製造業の競争力強化

座長：藤本 隆彦

14:30 ~ 15:20

0504TK

【特別講演】DX (デジタルトランスフォーメーション) による日本の製造業の競争力強化

座長：藤本 隆彦

トヨタ式現場管理と改善セッション

13:00 ~ 13:45

0505TK

【特別講演3】トヨタ式現場管理

座長：田中 正和

13:45 ~ 14:30

0505TK

【特別講演4】現場改善の1コスト理論による強化策 (ROCA)

座長：田中 正和

14:30 ~ 15:20

0505TK

【特別講演5】電子回路のめざす企業での現場改善 について
お金の良い流れ、から考える

座長：田中 正和

TOC/ 管理会計セッション

13:00 ~ 13:45

0506TK

【特別講演5】飛躍的な生産性を実現する全体最適の働き方イノベーション

座長：岸良 裕司

13:45 ~ 14:30

0506TK

【特別講演6】月曜日が楽しい会社にはよい！全体最適の働き方イノベーション

座長：岸良 裕司

14:30 ~ 15:20

0506TK

【特別講演7】製造業はなぜ管理する？現場改善の考え方と実践

座長：岸良 裕司

6月5日(木)

E-Textile/Wearable展セミナー

13:00 ~ 13:45

0507TK

【特別講演】DX (デジタルトランスフォーメーション) による日本の製造業の競争力強化

座長：藤本 隆彦

13:45 ~ 14:30

0507TK

【特別講演】DX (デジタルトランスフォーメーション) による日本の製造業の競争力強化

座長：藤本 隆彦

14:30 ~ 15:20

0507TK

【特別講演】DX (デジタルトランスフォーメーション) による日本の製造業の競争力強化

座長：藤本 隆彦

トヨタ式現場管理と改善セッション

13:00 ~ 13:45

0508TK

【特別講演3】トヨタ式現場管理

座長：田中 正和

13:45 ~ 14:30

0508TK

【特別講演4】現場改善の1コスト理論による強化策 (ROCA)

座長：田中 正和

14:30 ~ 15:20

0508TK

【特別講演5】電子回路のめざす企業での現場改善 について
お金の良い流れ、から考える

座長：田中 正和

TOC/ 管理会計セッション

13:00 ~ 13:45

0509TK

【特別講演5】飛躍的な生産性を実現する全体最適の働き方イノベーション

座長：岸良 裕司

13:45 ~ 14:30

0509TK

【特別講演6】月曜日が楽しい会社にはよい！全体最適の働き方イノベーション

座長：岸良 裕司

14:30 ~ 15:20

0509TK

【特別講演7】製造業はなぜ管理する？現場改善の考え方と実践

座長：岸良 裕司

6月6日(金)

E-Textile/Wearable展セミナー

13:00 ~ 13:45

0510TK

【特別講演】DX (デジタルトランスフォーメーション) による日本の製造業の競争力強化

座長：藤本 隆彦

13:45 ~ 14:30

0510TK

【特別講演】DX (デジタルトランスフォーメーション) による日本の製造業の競争力強化

座長：藤本 隆彦

14:30 ~ 15:20

0510TK

【特別講演】DX (デジタルトランスフォーメーション) による日本の製造業の競争力強化

座長：藤本 隆彦

トヨタ式現場管理と改善セッション

13:00 ~ 13:45

0511TK

【特別講演3】トヨタ式現場管理

座長：田中 正和

13:45 ~ 14:30

0511TK

【特別講演4】現場改善の1コスト理論による強化策 (ROCA)

座長：田中 正和

14:30 ~ 15:20

0511TK

【特別講演5】電子回路のめざす企業での現場改善 について
お金の良い流れ、から考える

座長：田中 正和

TOC/ 管理会計セッション

13:00 ~ 13:45

0512TK

【特別講演5】飛躍的な生産性を実現する全体最適の働き方イノベーション

座長：岸良 裕司

13:45 ~ 14:30

0512TK

【特別講演6】月曜日が楽しい会社にはよい！全体最適の働き方イノベーション

座長：岸良 裕司

14:30 ~ 15:20

0512TK

【特別講演7】製造業はなぜ管理する？現場改善の考え方と実践

座長：岸良 裕司

JIEP アカデミックプラザ 無料 事前登録不要		セミナー会場E	出展者 (NPI) プレゼンテーション 無料 事前登録不要	セミナー会場D・J・K	6月6日 (金)
---	--	---------	--	-------------	----------

6月4日(水)		6月5日(木)		6月6日(金)		6月7日(土)		
13:00-13:20	人体通信技術を用いたドットノリ型受動システムへの検討 印刷電極とウェアラブル電極の間の伝送特性 東京工芸大学	樹脂バンド中でのスキャナフィルの電気抵抗現象の解析と導電性接着剤への応用 国立大学法人 群馬大学	動力学シミュレーションを用いた多関節マイクロロボットの歩容解析 日本大学	セミナー会場C (オープン)	セミナー会場D (オープン)	セミナー会場K (クロスロード)	10:15-10:45	3D-MIDと次世代先端半導体デバイス設計環境のご紹介 徳島 清孝 秋田研 技術本部 企画部長 シニアアドバイザー
13:20-13:40	床面電極とウェアラブル電極の人体通信における靴底条件に対する伝送特性の比較 東京工芸大学	真空成形中での樹脂パコーン化現象による3次元導電ペースト印刷前後の電気抵抗変動解析 国立大学法人 群馬大学	3Dモデルを用いた大群システム周回解析の電磁透視解析 日本大学理工学部	11:50-12:10	EMU対基盤設計の最前線 実測・解析・チェックツールを活用した効率的なアプローチ テクノソフト㈱	フレキシブル・プリントドエレクトロニクス向け新規デバイス作製の効率アップへ、研究開発用電子回路プラットフォームNOVA テクノソフト㈱	11:00-11:30	3D-MID&次世代先端半導体デバイス設計環境のご紹介 徳島 清孝 秋田研 技術本部 企画部長 シニアアドバイザー
13:40-14:00	ガラス基板上のITO透明導電膜を利用したコプレー回路の伝送特性の検討 東京工芸大学大学院	CNT分散導電性ペーストにおける樹脂パコーン化の速度制御に関する材料検討 国立大学法人 群馬大学	MEMSマイクロロボットに実装可能なシナジストシステムの開発 日本大学理工学部 精密機械システム研究科	13:30-13:50	ガス・フィルム用レーザー加工システムの紹介 清谷工業㈱	当社熱膨張材料のご紹介と社会実装に向けた開発 三菱金属工業㈱	11:45-12:15	WFCが実現するこれまでもちろなMID工法 高橋 年寿 ㈱アブレーションコーポレーション 営業本部営業部長 取締役役員
14:00-14:20	給電部をガラス基板上に配置した透明広帯域ダイオードランプの検討 東京工芸大学	樹脂バンド中での銅サミクロワッフルによる導電パッド形成制御と導電性ペーストへの応用 国立大学法人 群馬大学	微生物増殖における自動化を目的とした産株培養の解析 日本大学大学院理工学部	14:10-14:30	BGAリワーク革命。WFCの省エネリワーク工法 ㈱ワンダーユルテックコーポレーション	「設備そのまゝ、配線は未来へ」 超高速機能回路実装「ALU&AP」の社会実装の望みと計画について。 東洋アルミニウム㈱		
14:20-14:40	マイクロコイルを利用した生体内外通信における生体内コイルの位置と横ばいに対する伝送特性 東京工芸大学	可溶性樹脂/樹脂パコーン適合設計による銀系導電性接着剤のマイクロフロー充填最適化と接続性向上 群馬大学大学院理工学部	カーネル主成分分析を適用したプリント基板加工用超微細のマイクロパターン形成最適化と接続性向上の観察 同志社大学大学院生	14:50-15:10	信頼性試験でも使える！BGA実装後検査の課題を解決するJTAG/FPGAシステムテストのご紹介 東洋アルミニウム㈱	超高速通信のカギを握る熱膨張樹脂PTFEフィルム(CLECY®) ニチアセ㈱		
15:00-15:20	カーボンナノチューブを用いた電波吸収材料の遮断周波数制御に関する検討 東北大学 大学院工学研究科	Au薄膜乾等により作製したピラミッド型中空マイクロパンを用いた、低歪・低伝導接合 東北大学	Cuダイク/リレーアホールホール加工と絶縁層内ガラスクラックの形状ばらつきで与える影響と二色光を用いた電出力の温度解析 ㈱オーク製粉所	15:30-15:50	先進パッケージを実現する露光技術：ダイレクト露光の地位性 TDK㈱	リフロー実装対応部品品の保管期間に対応する信頼性技術の紹介 TDK㈱		
15:20-15:40	もみ殻質の異なる樹脂複合シートの高周波伝導ノイズ抑制機構 東北大学 大学院工学研究科	低温抵抗接合を可能とする銅ナノ粒子系の構築 北海道大学 大学院工学研究科 米澤研究室	左右ボールカンクティングラブス製造機構を有するアーク工作機械の加工能力および欠品発生を考慮したスウェッチ製作の検討 同志社大学大学院生	10:30-10:50	ガラスコ基板向け高スベクトルホールホールフリンギング読取銅めっき添加剤「トックツナパクスGCSシリーズ」 長興製薬工業㈱	フレキシブル配線およびその材料に求められるUL規格試験とDAP (UL認証試験) サービスのご紹介 田中 弘文 TINK エン지니어リング 代表	13:00-14:00	プリント配線板全般の基礎「ぶりんとはんじゅくI」をもとに解説 榎場 正男 ㈱カヤバオフィス 代表取締役
15:40-16:00	16パッケージ内蔵用ハイブリッド磁心パワートランスの試作と特性評価 信州大学 工学部 電子情報システム工学系電気電子デバイス (管理) 研究室	ウェアラブルな高精度測定システムによる全身表面温度分布計測の検討 公立富山県立医科大学 機械電気工学系	表面効果増強抑制対策のための負電磁界材料を用いた地形形成伝導路の非対称構造に対する基礎的検討 長野県工業振興会	11:10-11:30	ENEPIGプロセス・めっきマスキング用ドライフィルム「ALPHO® AUP1000シリーズ」のご紹介 ㈱ナラサキ産業	放熱材料の熱抵抗・熱伝導率評価サービスのご紹介 ㈱ナラサキ産業	14:15-15:15	プリント配線板設計の基礎「ぶりんとはんじゅくII」をもとに解説 田中 弘文 TINK エン지니어リング 代表
16:00-16:20	高空間分解能磁界センサ用ハイフォールブループ磁気コイルの基礎検討 信州大学 工学部 電子情報システム工学系電気電子デバイス (管理) 研究室	誘電率調整を用いた低温調理装置の試作とその加熱効果 東京理科大学大学院 前期理工学研究科電気電子情報工学専攻	マウスへの磁界ばらばらによる誘電、認知機能に対する作用の検討 東京理科大学	11:50-12:10	水分の影響を受ける樹脂物性とその評価手法：温度湿度制御下での解析 ティー・エイ・システムズ(株)・ジェイ・テック	世界最高レベルのエリアレーザ技術によるレーザープロセッサ ナラサキ産業	15:30-16:30	フレキシブル配線板の基礎「ぶりんとはんじゅくVII」をもとに解説 宮崎 博明 Y.MFインフォメーション 代表
16:20-16:40				13:30-13:50	電子材料分野で活躍するテルペン系溶剤 日本テラペル化学㈱	表面研磨機ラインナップについて ㈱スクリーンから		
16:40-17:00				14:10-14:30		ダイナトロン部品実装関連製品のご紹介 ダイトロン㈱		

無料 事前登録不要 セミナー会場B

6月4日(水)

13:00-14:00

14:15-15:15

15:30-16:30

6月6日(金)

12:30-13:30

13:45-14:45

Electronics Component & Unit Show

PROTEC セミナー 無料 要事前登録		セミナー会場H	
15:30~16:30	デバイス材料の開発を支える材料分析の新展開 先端/パッケージ対応 微細加工ソリューション： 材料の最適化	LTSpiceを電源設計に活用	無料 要事前登録不要
		6月5日 (木)	セミナー会場D

6月4日(水)		6月5日(木)		6月6日(金)		6月7日(土)		6月8日(日)	
11:45-12:30	SDGsに關係するディスプレイ技術と液体材料について 新井 武 武蔵エンジニアリング マーケティング戦略部 係長	Autonomous Factoryの実現へ～NPM-Gシリーズの新製品と進化～ パナソニック コネクタ 回路形成プロセス事業部 プログラム開発センター マーケティング 若林 利晶	「ものづくりの現場はどう変わる?」オプティクスAIと実装技術の最前線 ～FJUI技術開発ロードマップ2030 Target ZEROより～ 株式会社 ロボットソリューションズ 事業本部 営業企画部 マーケティング課 若林 利晶	16:10-16:30 ガラス・フィルム用レーザー加工システム 清谷 工業株式会社 若林 利晶	11:45-12:15 「在庫処分」から「在庫活用」へ!新しい在庫マネジメントの提案 山口 麗美 コアスタッフ部長 第3Business Unit SBU1 インサイス営業担当				
12:55-13:40	実務で役立つフリームはんだ印刷技術2025 若林 利晶 ヤマハ発動機株式会社 ロボティクス事業部 営業統括部 SMT営業部 SPグループ 印刷プロセスエンジニア 若林 利晶	実務で役立つフリームはんだ印刷技術2025 若林 利晶 ヤマハ発動機株式会社 ロボティクス事業部 営業統括部 SMT営業部 SPグループ 印刷プロセスエンジニア 若林 利晶	実務で役立つフリームはんだ印刷技術2025 若林 利晶 ヤマハ発動機株式会社 ロボティクス事業部 営業統括部 SMT営業部 SPグループ 印刷プロセスエンジニア 若林 利晶	11:30-10:50 プラズマ処理を変える! マイクロプラズマへ～低消費電力と銅箔の直接接合による次世代CCLへ～ エステック株式会社 武蔵エンジニアリング 係長	12:55-13:40 ■脳波ゲーム体験 脳波ゲーム体験 あなただけの心を色で表現。 1日4団体体験コーナーにて(11:00、13:00、14:00、15:00)実施 脳波計で顔色照明を利用したゲーム体験"Colors" 「ババ」遊をしたと駆け引きにおいて、色で表現した心状態が見える体験ができます。				
14:05-14:50	進化し続けるFJUI Smart Factory～3年の軌跡と未来への挑戦～ 大山 茂人 株式会社 ロボットソリューションズ 事業本部 スマートファクトリー開発部 第4課 課長	【成功事例から学ぶ】部管理の効率化と秘訣を現場に実装させよう JUKI株式会社 産機ユニット ストレープビジネスカンパニー デジタルグループ 課長 原田 可奈夫	【成功事例から学ぶ】部管理の効率化と秘訣を現場に実装させよう JUKI株式会社 産機ユニット ストレープビジネスカンパニー デジタルグループ 課長 原田 可奈夫	11:10-11:30 LDX基板(環境型基板)のご提案-全世界のプリント基板でのCO2排出量削減への貢献- シャイ電子工業株式会社 外ロームジャーナル 係長	12:55-13:40 ■脳波ゲーム体験 脳波ゲーム体験 あなただけの心を色で表現。 1日4団体体験コーナーにて(11:00、13:00、14:00、15:00)実施 脳波計で顔色照明を利用したゲーム体験"Colors" 「ババ」遊をしたと駆け引きにおいて、色で表現した心状態が見える体験ができます。				
15:15-16:00	Autonomous Factoryの実現へ～NPM-Gシリーズの新製品と進化～ パナソニック コネクタ 回路形成プロセス事業部 プログラム開発センター マーケティング 若林 利晶	サイクルタイム指定で印刷パラメータを提示～Printing Navigator～ 株式会社 ロボットソリューションズ 事業本部 PMプロジェクト 部長 櫻山 浩史	ゼロエミッション達成に貢献する、はんだ付け材料 パナソニック コネクタ 回路形成プロセス事業部 プログラム開発センター エネジー 若林 利晶	13:10-13:30 最先端工機ロジックノックを提案する新材料ソリューション 旭化成株式会社 旭化成 係長	14:05-14:50 「設備そのまゝ、稼働は未来へ」 最先端の製造加工法「ALU-SP」が社会実装の鍵に!計画に「実装型配置AI」 熱線/フワウ×生成AI:基板設計メーカーが作る「実装型配置AI」 株式会社 熱線/フワウ×生成AI				
				14:10-14:30 JTAG(ハードウェア)チャタンスの紹介 アドバンシステムズサポート株式会社 東洋アルミニウム株式会社 株式会社 熱線/フワウ×生成AI	14:50-15:10 遠隔化、局所加熱に対応したH14フッ素樹脂化接着剤の開発 協立化学産業株式会社 株式会社 熱線/フワウ×生成AI				
				15:30-15:50 炭化無し・基板分割はクリーンなレーザーカットの時代へ 株式会社 熱線/フワウ×生成AI 株式会社 熱線/フワウ×生成AI					